



## 1 特性

- 通过 USB PD3.0 认证 (TID: 3479)
- 支持 USB Type -C 协议
  - 配置为 DFP (Source)
  - 广播 3A/1.5A 电流
- 支持 USB Power Delivery (PD) 2.0 和 3.0 以及 PPS 协议
  - 集成完整 PD 分层通信协议
  - PDO 可配置: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V
  - 输出功率高至 65W
  - APDO 可配置: 5V Prog, 9V Prog, 15V Prog, 20V Prog
- 支持 Quick Charge 2.0/3.0/3.0+ 协议
  - 支持小米 CHARGE TURBO 27W 协议
- 支持华为 FCP/SCP 协议
- 支持三星 AFC 协议
- 支持 USB BC1.2 DCP
- 支持 Apple 2.4A 充电规范
- 集成恒压 (CV) 控制环路
- 集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管
- 集成 10mΩ 电流检测电阻
- 内置 VPWR 和 VBUS 双放电通路
- 支持线损补偿功能
- 支持 USB Type-A 和 Type-C 双口工作模式
  - 独立工作都有快充, 同时工作回 5V
  - A 口连接苹果充电线但未接入苹果手机时, C 口仍然有快充
- A 口充饱关断电流阈值 10mA, 小电流充电
- 安全性
  - 过压/欠压保护
  - 过流保护
  - 过温保护
- CC1/CC2/DP/DM 过压保护
- ESD 特性±4KV
- 采用 TSSOP-16 封装

## 2 应用

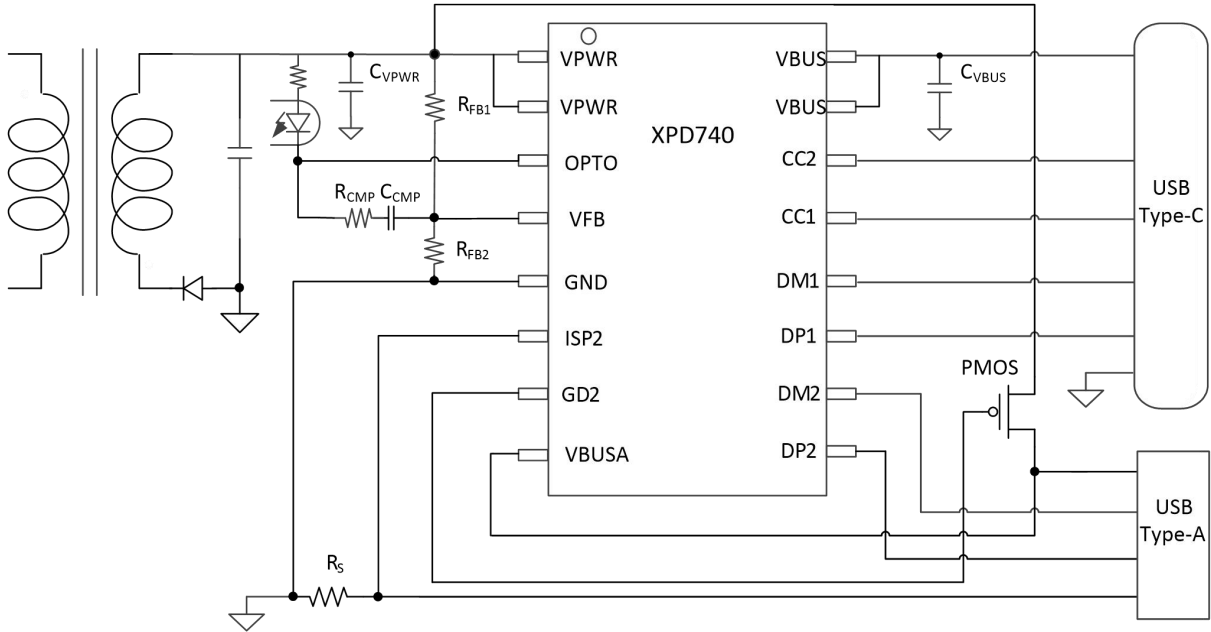
- AC-DC 适配器
- USB 充电设备



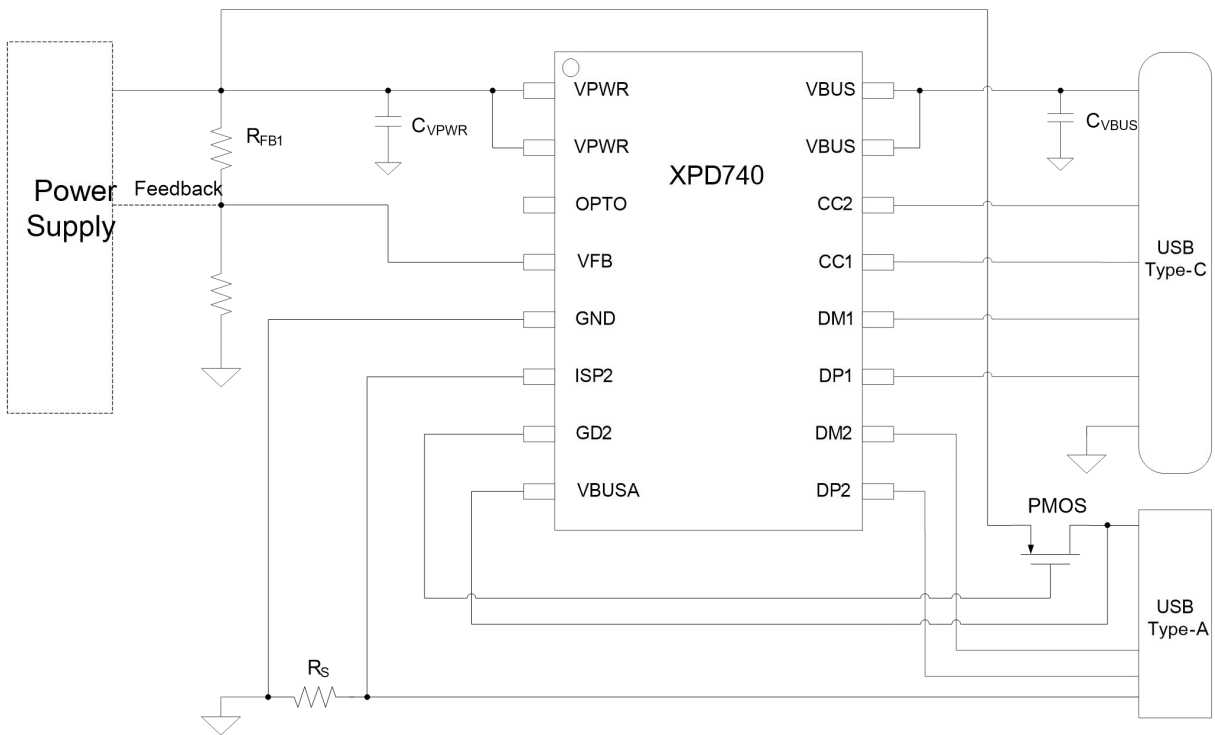
### XPD740

### USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器

#### 3 应用简图



AC-DC 应用图



DC-DC 应用图



## 4 概述

XPD740 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery (PD) 2.0/3.0 以及 PPS、QC3.0+/QC3.0/QC2.0 快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A 充电规范的多协议端口控制器，为 AC-DC 适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案。

XPD740 内置的 Type-C 协议可以支持 Type-C 设备插入自动唤醒，智能识别插头的正插与反插，并实现连接。XPD740 集成的 PD 协议支持双向标记编码 (BMC)，集成硬件的物理层协议和协议引擎，无需软件参与编解码。

当 Type-C 和 Type-A 其中一个端口接入设备时，Type-C 或 Type-A 端口都可以实现独立的快充功能。当 Type-C 和 Type-A 都接入设备时，XPD740 会将输出电压降至 5V 给设备供电。特别的，当 Type-A 口一直连接苹果充电线但未接入苹果手机时，Type-C 口仍然有快充功能。作为充电器应用时，充电线会经常与充电器连接在一起。XPD740 完美解决了 Type-A 和 Type-C 口连接充电线应用时的快充难题。此外，Type-A 口充饱关断电流阈值低至 10mA，可支持智能穿戴设备小电流充电。

XPD740 最高支持 65W 输出功率，广播 PDO 电压可以配置为 5V/9V/12V/15V/20V，可以灵活配置 5V Prog、9V Prog、15VProg、20VProg 四档 APDO 电压范围。

XPD740 通过一路可 Sink/Source 的电流源，连接到 AC-DC 或 DC-DC 的反馈引脚实现动态调节电压的功能，不管是启动还是调压过程，都具备软启动/调压功能，实现电压平顺过渡。

XPD740 内建多种保护机制确保设备安全：包括动态过压/欠压/过流保护（可根据设备请求的工作电压/电流按照比例调整保护点）；启动监测（VBUS 输出前会监测端口电压是否处于安全状态）；DP/DM 和 CC1/CC2 过压保护。

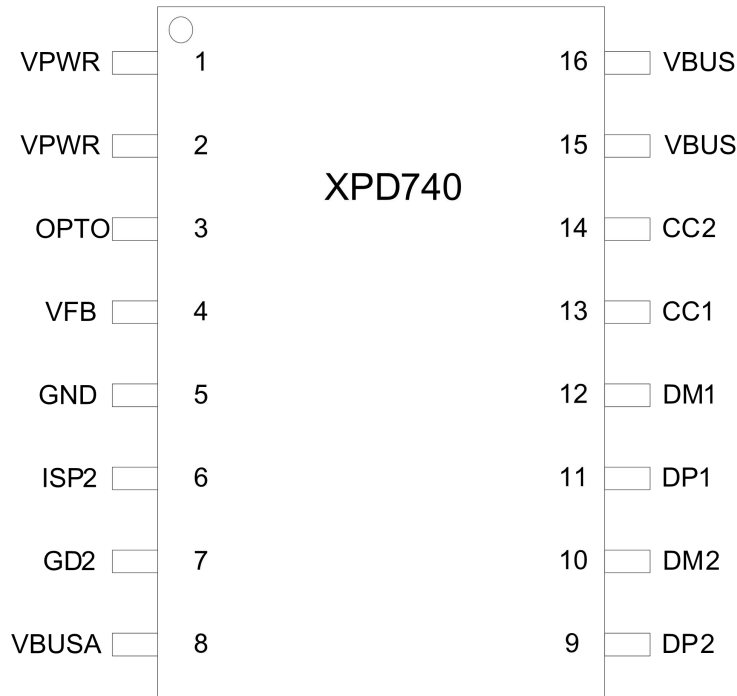
XPD740 集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管和双路放电通路，集成恒压控制环路，在发生错误时也可以更快关闭输出并恢复到安全状态。

XPD740 可以非常容易通过 USB PD 认证测试，无需为了认证增加元器件。

XPD740 采用 TSSOP-16 封装形式，外围无需额外的元器件即可工作，提供最优化的 BOM 成本特性。



## 5 引脚定义



引脚序号	名称	描述
1/2	VPWR	输入电源
3	OPTO	光耦驱动
4	VFB	电压调节端口（接到系统电压反馈点）
5	GND	电源地
6	ISP2	Type-A 口电流检测端口
7	GD2	Type-A 口电源通路上 PMOS 开关驱动
8	VBUSA	Type-A 口输出电源
9	DP2	Type-A 口 DP
10	DM2	Type-A 口 DM
11	DP1	Type-C 口 DP
12	DM1	Type-C 口 DM
13	CC1	Type-C 检测引脚 CC1
14	CC2	Type-C 检测引脚 CC2
15/16	VBUS	VBUS 输出



**XPD740**

USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器

6 订购信息

料号	PDO 和 APDO 配置	印字	包装
XPD740A	PDO:5V/3A, 9V/2.22A	XPD740 XXXXX+XX	TSSOP-16 3K/盘
XPD740B	PDO:5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A		
XPD740BPU	PDO:5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A APDO1 : 3.3-5.9V/3A APDO2 : 3.3-11V/1.8A		
XPD740BPA	PDO:5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A APDO1 : 3.3-5.9V/3A APDO2 : 3.3-11V/2A		
XPD740BP22	PDO:5V/3A, 9V/2.5A, 12V/1.9A APDO1 : 3.3-5.9V/3A APDO2 : 3.3-11V/1.8A		
XPD740BP22UA	PDO:5V/3A, 9V/2.5A, 12V/1.9A APDO1 : 3.3-5.9V/3A APDO2 : 3.3-11V/1.8A 开低压 SCP 5V/4.5A		
XPD740DP30	PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A APDO1 : 3.3-11V/3A APDO2 : 3.3-16V/2A		
可定制	可定制		

印字说明:

第一行, XPD740: 芯片型号;

第二行, XXXXX: Lot Number, XX: 保留信息。

\*SCP 协议由于电流超过 3A, 需要定制。

选型参考

	QC3.0	FCP/SCP	AFC	PD3.0	PPS	CV	A+C	SR	SR MOS	XPD-LINK
XPD618	√	√	√	√						
XPD636	√	√	√	√			√			
<b>XPD740</b>	√	√	√	√	√	√				
XPD738	√	√	√	√	√	√	√			
XPD737	√	√	√	√	√					√
XPD767	√	√	√	√	√		√			√
XPD818	√	√	√	√		√		√	√	
XPD819	√	√	√	√		√		√	√	
XPD865	√	√	√	√		√		√		



**XPD740**

USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器

**7 规格参数**

**7.1 极限工作参数<sup>(1)</sup>**

参数		最小值	最大值	单位
耐压 (对 GND)	VPWR, VBUS, OPTO, CC1, CC2, DP, DM	-0.3	25	V
	其他	-0.3	7	V
结温		-40	150	°C
存储温度		-65	150	°C

(1) 超出极限工作范围值可能会造成器件永久性损坏。长期工作在极限额定值下可能会影响器件的可靠性。

**7.2 ESD 性能**

符号	参数	值	单位
V <sub>ESD</sub>	HBM	±4000	V

ESD 测试基于人体放电模型 (HBM)。

**7.3 推荐工作条件**

参数		最小值	典型值	最大值	单位
VPWR	输入电压	3.6		21	V
C <sub>VBUS</sub>	VBUS 电容		1		μF
C <sub>VPWR</sub>	VPWR 电容	4.7	10		μF
R <sub>FB1</sub>	系统电压分压电阻		100		kΩ
R <sub>FB2</sub>	系统电压分压电阻		33		kΩ
T <sub>A</sub>	工作环境温度	-40		85	°C

**7.4 热阻值**

符号	参数	值	单位
R <sub>θJA</sub>	结温和周围温度之间的热阻 <sup>(1)</sup>	42	°C/W



XPD740

USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器

7.5 电气特性

如无特殊说明，下述参数均在该条件下取得： $T_j = 25^\circ\text{C}$ ， $3.3\text{V} \leq \text{VPWR} \leq 21\text{V}$

参数	测试条件	最小	典型	最大	单位		
芯片供电相关 (VPWR, VBUS)							
V <sub>VPWR_TH</sub>	VPWR UVLO 门限	Rising edge		3.3	V		
		Falling edge		2.9			
		Hysteresis		0.4			
I <sub>SUPP</sub>	典型工作电流	VPWR=5V, VBUS=5V		2	mA		
Voltage Protection (VBUS)							
V <sub>FOVP</sub>	Fast OVP 门限, always enabled	Ref to target voltage		+20%	V		
V <sub>SOVP</sub>	Slow OVP 门限	Ref to target voltage		+15%	V		
Switch MOSFET							
R <sub>DS(on)</sub>			10		mΩ		
Transmitter (CC1, CC2)							
R <sub>TX</sub>	Output resistance	During transmission		50	Ω		
V <sub>TXHI</sub>	Transmit HIGH			1.15	V		
V <sub>TXLO</sub>	Transmit LOW			-75	75	mV	
t <sub>UI</sub>	Bit unit interval			3.3	us		
t <sub>BMC</sub>	Rise/fall time of BMC	R <sub>load</sub> =5.1k, C <sub>load</sub> =1nF		300	600	ns	
Receiver (CC1, CC2)							
V <sub>RXHI</sub>	Receive HIGH		800	840	885	mV	
V <sub>RXLO</sub>	Receive LOW		485	525	570		
I <sub>RP_SRC</sub>	CC1/CC2 Broadcasting current	3A DFP mode, $0 \leq V_{CCX} \leq 2.5\text{V}$		304	330	356	uA
		1.5A DFP mode, $0 \leq V_{CCX} \leq 1.5\text{V}$		166	180	194	uA
OCP							
V <sub>ITRIP</sub>		Ref to Power Capability(pd)		+30%	A		
OTP (internal)							
T <sub>J1</sub>	Die temperature	Temperature rising edge		135	145	155	°C
		Hysteresis			20		°C
HVDCP interface (DP, DM)							
V <sub>DAT(REF)</sub>	数据线检测电压		0.25	0.325	0.4	V	
T <sub>GLITCH(DP)HIGH</sub>	D+高电平扰动滤波时间		1	1.25	1.5	s	
T <sub>GLITCH(DM)LOW</sub>	D-低电平扰动滤波时间			1		ms	
T <sub>GLITCH(V)CHANGE</sub>	输出电压扰动滤波时间		20	40	60	ms	
T <sub>GLITCH(CONT)CHANGE</sub>	连续模式的扰动滤波时间		100	150	200	us	
R <sub>DAT(LKG)</sub>	D+漏泄电阻		300	500	800	KΩ	



**XPD740**

USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器

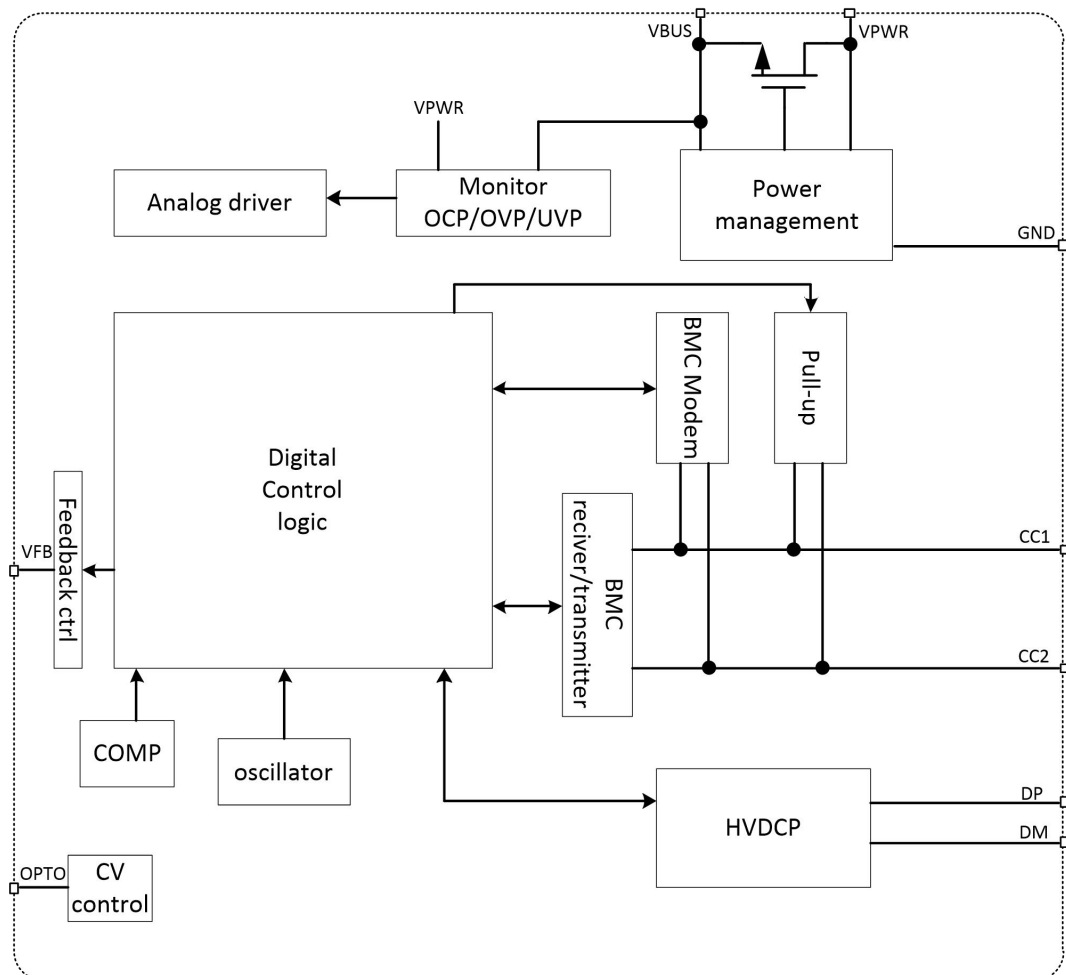
$R_{DM(DWN)}$	D-下拉电阻		14.25	19.53	24.5	K $\Omega$
$R_{ON(N1)}$	开关 N1 导通电阻				100	$\Omega$
$V_{TH(PD)}$	受电设备连接检测电压阈值		0.25	0.325	0.4	V
$T_{DPD}$	受电设备连接检测滤波时间		120	160	200	ms
$\Delta I_{T(UP)}$	电压升高时电流源阶跃步长	$R_{REF}=100K\Omega$		2		$\mu A$
$\Delta I_{T(DO)}$	电压降低时电流源阶跃步长	$R_{REF}=100K\Omega$		2		$\mu A$
Apple 2.4A 充电模式						
$V_{DAT(2.7V)}$	D+/D-数据线电压		2.57	2.7	2.84	V
$R_{DAT(2.7V)}$	D+/D-数据线输出阻抗			12		K $\Omega$
FCP 充电模式						
$V_{TX-VOH}$	D- FCP TX Valid High			2.7		V
$V_{TX-VOL}$	D- FCP TX Valid Low				0.3	V
$V_{RX-VIH}$	D- FCP RX Valid High			1.2		V
$V_{RX-VIL}$	D- FCP RX Valid High			0.9		V
Trise	FCP Pulse Rise Time	10% - 90%			2.5	$\mu s$
Tfall	FCP Pulse Fall Time	90% - 10%			2.5	$\mu s$





## 8 应用信息

### 8.1 功能模块图



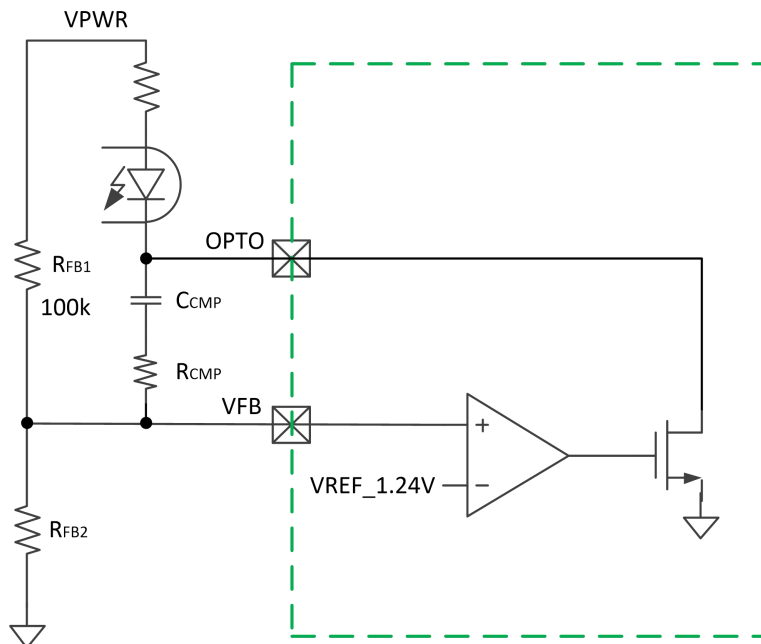
Copyright©2020, 云矽半导体

### 8.2 VPWR 和 VBUS

VPWR 是 USB Type-C 口 VBUS 和 USB Type-A 口 VBUSA 的输入电源，也是芯片的供电电源。VPWR 连接前级 AC-DC 或者 DC-DC 的电源输出端。建议靠近 VPWR 接对地电容  $C_{VPWR}$ ，推荐  $C_{VPWR}$  典型值为  $10\mu\text{F}$ 。根据 USB 组织要求，Type-C 口 VBUS 需要接对地电容  $C_{VBUS}$ ， $C_{VBUS}$  值不能大于  $10\mu\text{F}$ 。Type-A 口 VBUSA 可以根据应用需求接对地电容。

### 8.3 恒压环路与 OPTO、VFB

XPD740 内部集成恒压运算放大器，通过 OPTO 和 VFB 形成恒压环路（CV），如下图所示。OPTO 端口直接驱动光耦，可以省掉传统的 TL431。OPTO 可以耐压至 25V 以上。



恒压环路（CV）需要在外部进行补偿，补偿电阻  $R_{CMP}$  和补偿电容  $C_{CMP}$  由具体应用决定。VFB 内部的基准电压为 1.24V。VPWR 上的反馈电阻网络的分压电阻  $R_{FB1}$  必须接 100 k $\Omega$ 。

如果初始输出电压设定为 5V，则另一个分压电阻  $R_{FB2}$  为 33k。可通过下面公式计算得到：

$$R_{FB2} = \frac{1.24 * R_{FB1}}{V_{PWR} - 1.24}$$

通过调整  $R_{FB2}$  的值可以改变初始输出电压。

反馈电阻网络的分压电阻  $R_{FB1}$  和  $R_{FB2}$  的精度影响 VBUS 电源精度，推荐使用 1%精度电阻。

## 8.4 电流检测

XPD740 有两路电流检测电路，分别对应 USB Type-C 口和 Type-A 口。Type-C 口电流检测完全内置，过流保护点默认为 PDO 广播电流的 120%。

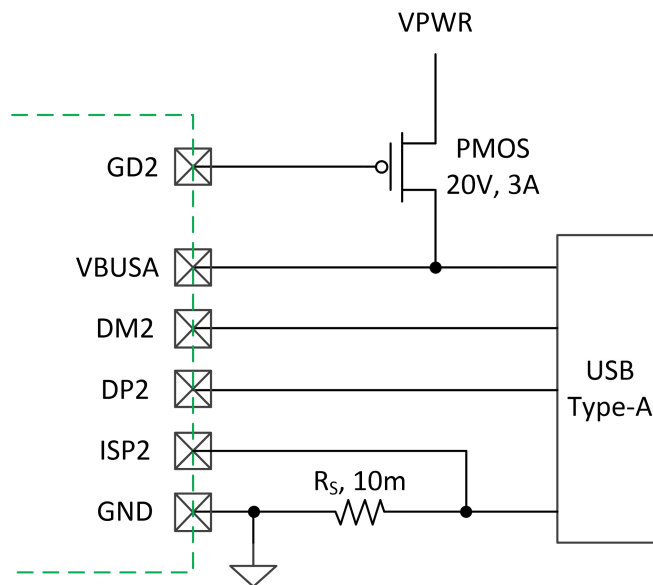
Type-A 口通过外部 10m $\Omega$ 采样电阻检测电流。10m $\Omega$ 电阻对应的充饱关断电流阈值为 10mA，当 A 口设备抽电小于 10mA 时会断开 A 口电源。Type-A 口过流保护点可以根据具体应用需求配置。10m $\Omega$ 采样电阻需采用开尔文连接，一端为 ISP2，另一端为芯片的 GND。

## 8.5 线损补偿

XPD740 具有线损补偿功能，可以根据输出电流按比例（即补偿系数）增加输出电压。补偿系数可以内部配置。XPD740 的补偿系数配置为 60mV/A，如果前端电源空载时输出电压为 5V，当输出电流为 3A 时，前端电源的输出电压会增加至 5.18V。

### 8.6 USB Type-C 和 Type-A 双口应用

XPD740 只需要外围简单连接少量元器件，便可以实现 USB Type-C 和 Type-A 双口应用，具体应用电路参考第 9 节。下图单独给出 USB Type-A 口的应用示意图，便于理解 Type-A 口的工作原理。Type-A 口 VBUSA 电源通路上需要 PMOS 作为开关，数据线 DM2、DP2 用于协议通信，GND 通路上连接一个电流检测电阻  $R_s$ 。



当 Type-C 和 Type-A 只有其中一个端口接入设备(包括充电线缆)时, Type-C 或 Type-A 端口都可以实现独立的快充功能。

当 Type-C 和 Type-A 都接入设备时, XPD740 会将输出电压降至 5V 给设备供电。特别的, 当 Type-A 口一直连接苹果充电线但未接入苹果手机时, Type-C 口仍然有快充功能。作为充电器应用时, 充电线会经常与充电器连接在一起。XPD740 完美解决了 Type-A 和 Type-C 口连接充电线应用时的快充难题。

当 Type-A 口设备充电电流低于充饱关断电流阈值时, VBUSA 断开供电。XPD740 具有 10mA 以内的充饱关断电流阈值, 从而可以支持智能穿戴等小电流设备充电。

### 8.7 可靠性

由于 CC1/CC2/DP/DM 引脚直接连接到 USB 端口, 使用过程中容易和电源短路对芯片造成损坏, XPD740 为了增强产品安全可靠, 对 CC1/CC2/DP/DM 引脚的耐压值特别提高到 25V 以上。

XPD740 具有完备的 OVP/OCP/UVP 保护功能。OVP/OCP/UVP 保护阈值会根据设备选择的电压进行调整, 最大限度保护设备安全。

XPD740 内置 VPWR 和 VBUS 能量泄放通路, 在特定情况下会开启并分别泄放 VPWR 和 VBUS 电源能量。

XPD740 的芯片结温到达 145°C 后会关闭输出, 降到 125°C 后解除保护重新开始工作。

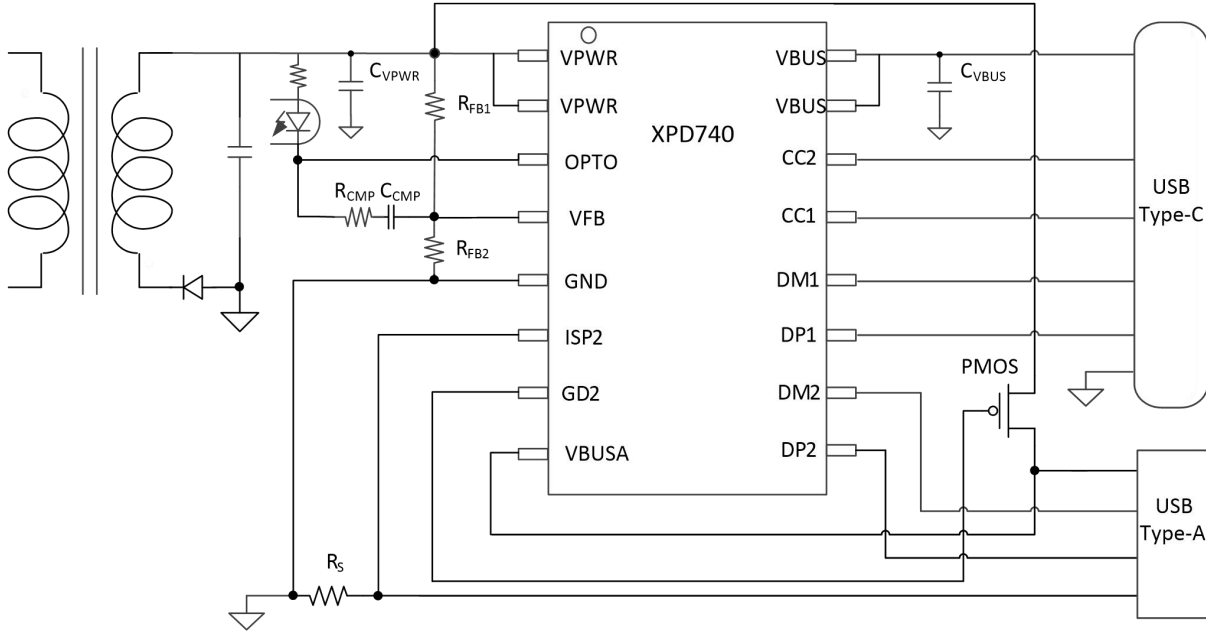


## XPD740

## USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器

### 9 应用电路

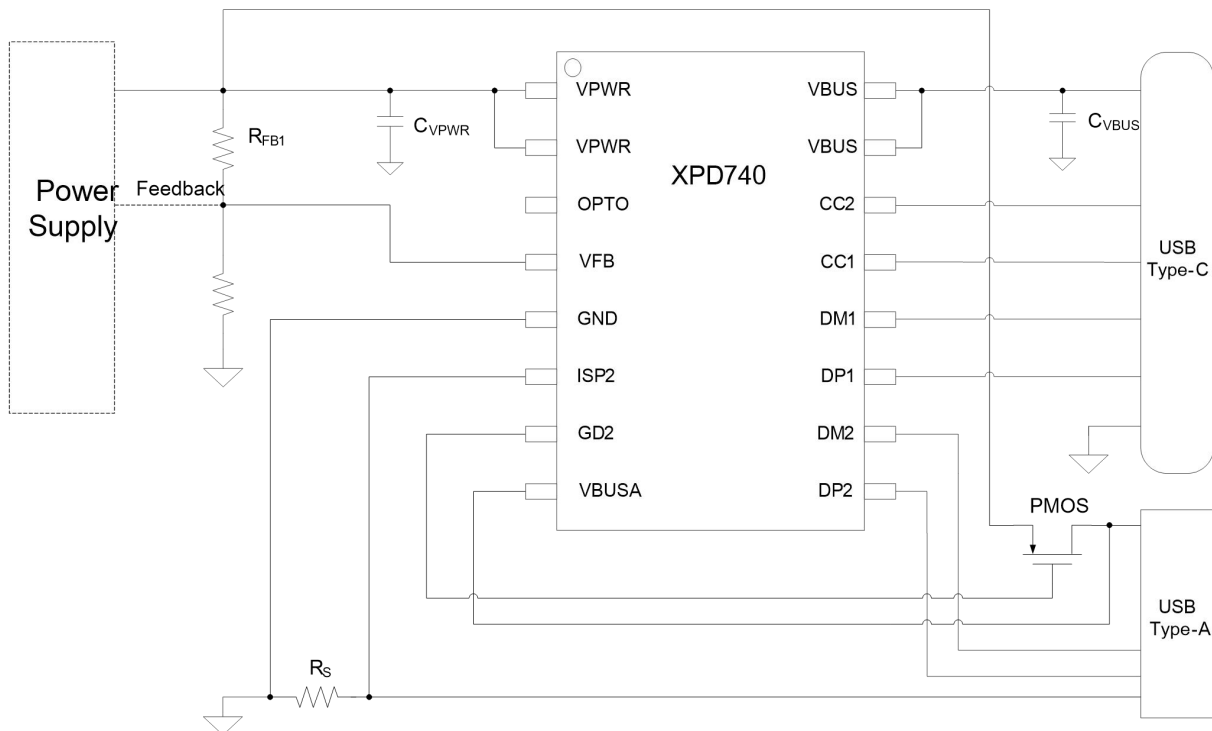
#### 9.1 AC-DC 应用图



图中所示元器件参数供参考，可以根据实际应用进行调整。

参考 8.3 节内容设置反馈网络分压电阻  $R_{FB1}$  和  $R_{FB2}$  的值。根据实际应用电路的环路稳定性设置补偿网络  $R_{CMP}$  和  $C_{CMP}$  的值。Type-A 口 VBUSA 通路上的 PMOS 推荐选用耐压值 20V 以上，电流能力 3A 以上。Type-A 口的电流检测电阻  $R_S$  可以选择 5% 精度电阻。

## 9.2 DC-DC 应用图



图中所示元器件参数供参考，可以根据实际应用进行调整。

前端电源的反馈电阻网络的分压电阻  $R_{FB1}$  必须接 100 k $\Omega$ 。Type-A 口 VBUSA 通路上的 PMOS 推荐选用耐压值 20V 以上，电流能力 3A 以上。Type-A 口的电流检测电阻  $R_S$  可以选择 5%精度电阻。

## 9.3 PCB layout 注意事项

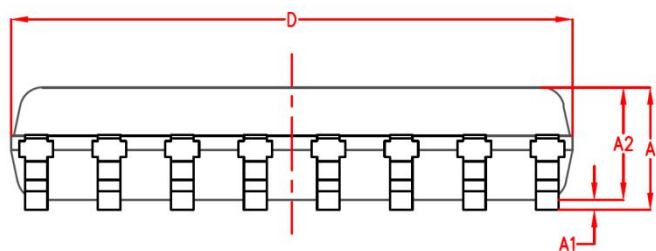
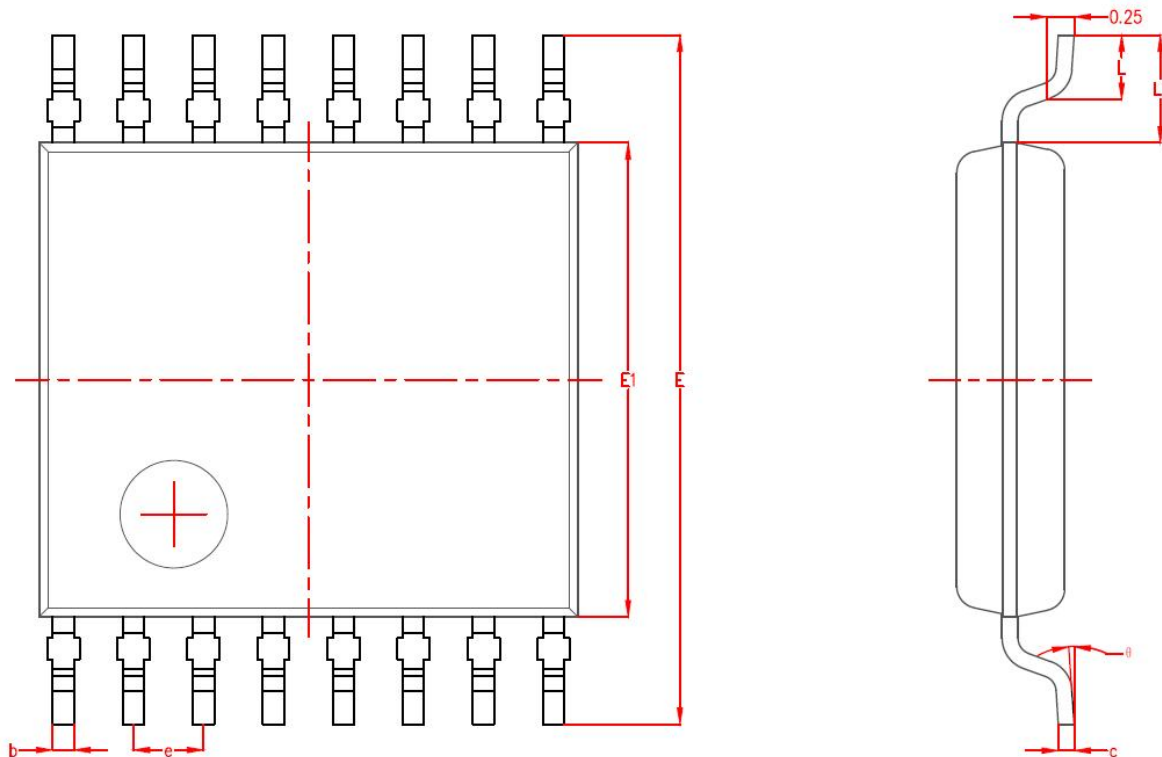
1. 10mohm 采样电阻的走线采用开尔文连接方式，注意芯片管脚 GND 与该电阻的连接时应先连接到电阻末端然后再与整个 PCB 的 GND 网络连在一起，走线尽量粗而短；
2. 输入电容  $C_{VPWR}$  以及输出电容  $C_{VBUS}$  尽量靠近芯片；
3. PCB 布局时尽量避免与主发热器件摆放在一起；
4. 尽量避免 VFB 连线受到干扰；
5. USB Type-A 口的外壳禁止连接到 PCB 板上的 GND 网络，外壳可以接 ISP2。



XPD740

USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器

10 封装信息



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	-	1.09	1.19
A1	0.02	-	0.15
A2	0.95	1.00	1.05
b	0.14	0.22	0.30
c	0.08	0.13	0.18
D	4.90	5.00	5.10
E	6.20	6.40	6.60
E1	4.30	4.40	4.50
e	0.65BSC		
L	0.50	0.60	0.70
L1	1.05BSC		
θ	0°	4°	8°